HIMatrix

Sistema de control relacionado con la seguridad

Manual del DI 24 01





HIMA Paul Hildebrandt GmbH Automatización Industrial

Rev. 1.00 HI 800 519 S

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas concienzudamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p.ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestro sitio web http://www.hima.com.

© Copyright 2014, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

Contacto

Dirección de HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Apdo. Postal / Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel: +49 6202 709-0 Fax: +49 6202 709-107

E-Mail: info@hima.com

de Modificaciones		Tipo de modificación	
	técnica	redaccional	
Edición en español (traducción)			
		técnica	

Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	6
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1	Notas de seguridad	
1.3.2	Notas de uso	7
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1	Condiciones ambientales	
2.1.2	Precauciones contra descargas electrostáticas	
2.2	Peligros remanentes	
2.3	Medidas de seguridad	
2.4	Información para emergencias	9
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	
3.1.1	Entradas relacionadas con la seguridad	10
3.1.1.1	Reacción en caso de error	10
3.2	Equipamiento y volumen de suministro	10
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	12
3.4.1	Diagrama de bloques	
3.4.2	Vista frontal	
3.4.3 3.4.4	Indicadores de estadoLEDs de E/S	
3.5	Datos del producto	
4	Puesta en servicio	
4.1	Instalación y montaje	
4.1.1	Instalación y extracción de módulos	
4.1.2	Conexión de las entradas digitales	
4.1.2.1	Picos en entradas digitales	17
4.1.3	Montaje de DI 24 01 en Zona 2	18
4.2	Configuración	19
4.2.1	Slots de los módulos	19
4.3	Configuración con SILworX	19
4.3.1	Parámetros y códigos de error de las entradas	
4.3.2	Entradas digitales	
4.3.2.1 4.3.2.2	Ficha " Module " Ficha " DI 24 01: Channels "	20
_		
4.4 4.4.1	Configuración de les entrades	
4.4.1 4.4.2	Configuración de las entradasSeñales y códigos de error de las entradas	
4.4.2.1	Entradas digitales	

5	Funcionamiento	23
5.1	Manejo	23
5.2	Diagnóstico	
6	Mantenimiento	24
6.1	Errores	24
6.2	Tareas de mantenimiento	25
6.2.1 6.2.2	Cargar sistema operativo Ensayo de prueba	
7	Puesta fuera de servicio	26
8	Transporte	27
9	Desecho	28
	Anexo 29	
	Glosario	29
	Índice de ilustraciones	30
	Índice de tablas	31
	Índice alfabético	32

1 Introducción

Este manual describe las características técnicas del dispositivo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMatrix.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

En el manual se distingue entre las siguientes variantes del sistema HIMatrix:

Utilidad de programación	Sistema operativo del procesador	Sistema operativo de comunicación	Layout del hardware
SILworX	A partir de V.8	A partir de V.13	L3
SILworX	A partir de V.7	A partir de V.12	L2
ELOP II Factory	Hasta V.7	Hasta V.12	L2

Tabla 1: Variantes del sistema HIMatrix

Los sistemas operativos para dispositivos con layout 3 de hardware no valen para dispositivos con layout 2 de hardware y viceversa.

Los dispositivos con layout de hardware L3 tienen en comparación con dispositivos con layout de hardware L2, incluso con idéntica versión de sistema operativo, funciones ampliadas tales como p.ej. Multitasking, Reload. Dichas funciones ampliadas se identifican en el texto o los epígrafes de capítulo de este documento mediante "L3".

En este manual las variantes se distinguen mediante:

- Subcapítulos separados
- Tablas diferenciadoras de las versiones p.ej. "A partir de V.7", "Hasta V.7"
- Los proyectos creados con ELOP II Factory no podrán editarse en SILworX y viceversa!
- Se denominarán como "devices" los sistemas de control compactos y las E/S remotas, mientras que las tarjetas de un sistema de control modular se denominarán como "modules".

En SILworX se denomina modules a los módulos.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 5 de 34

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Nombre	Contenido	Número de documento
Manual de sistema HIMatrix para sistemas compactos	Descripción de hardware de sistemas compactos HIMatrix	HI 800 495 S
Manual de sistema HIMatrix para sistema modular F60	Descripción de hardware para sistema modular HIMatrix	HI 800 494 S
Manual de seguridad de HIMatrix	Funciones de seguridad del sistema HIMatrix	HI 800 427 S
Ayuda directa en pantalla de SILworX	Manejo de SILworX	-
Ayuda directa en pantalla de ELOP II Factory	Manejo de ELOP II Factory, protocolo IP Ethernet, protocolo INTERBUS	-
Primeros pasos con SILworX	Introducción al SILworX en base al ejemplo del sistema HIMax	HI 801 194 S
Primeros pasos con ELOP II Factory	Introducción al ELOP II Factory	HI 800 496 CSA

Tabla 2: Documentos vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado a la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos, módulos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales sobre sistemas de automatización con función relacionada con la seguridad.

1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

Negrita Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús de la

utilidad de programación sobre los que puede hacerse clic.

Coursiva Parámetros y variables del sistema
Coursier Entradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará a la

correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

página 6 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma. Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen. Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

A PALABRA SEÑALIZADORA



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

NOTA



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

1.3.2 Notas de uso

La información adicional se estructura como sigue:

f 1 En este punto figura el texto con la información adicional.

Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma:

SUGERE En este punto figura el texto con la sugerencia. **NCIA**

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 7 de 34

2 Seguridad

No olvide leer la información de seguridad, las notas y las instrucciones de este documento. Use el producto cumpliendo todas las directivas y las pautas de seguridad.

Este producto se usa con SELV o PELV. El producto en sí no constituye ninguna fuente de peligro. El uso en atmósferas explosivas se autoriza solo si se toman medidas adicionales.

2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMatrix van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMatrix deberán cumplirse las siguientes condiciones.

2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores 1)
Clase de protección	Clase de protección III según IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2
Altitud	< 2000 m
Carcasa	Estándar: IP20
Tensión de alimentación	24 VCC
4)	

Para los dispositivos con condiciones ambientales ampliadas serán determinantes los valores de la hoja de datos técnicos.

Tabla 3: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMatrix sufra disfunciones.

2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de dispositivos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

NOTA



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p.ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

página 8 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

2.2 Peligros remanentes

Un sistema HIMatrix en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de empleo y use la debida indumentaria de seguridad personal.

2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMatrix forma parte de la instrumentación de seguridad de una planta. En caso de fallar un dispositivo o un módulo, la planta adoptará el estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMatrix.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 9 de 34

3 Descripción del producto

El DI 24 01 es un módulo instalable en slot que sirve para el sistema modular HIMatrix F60.

El módulo puede instalarse en el rack del HIMatrix F60 las veces que se quiera en los slots 3...8. Los slots 1 y 2 se reservan para el módulo de fuente de alimentación y el módulo de CPU.

El módulo DI 24 01 tiene 24 canales de entrada digitales para 110 VCC o 127 VCA separados galvánicamente del bus de E/S. El estado de las distintas entradas de señal se muestra mediante LEDs junto a los conectores de bornes del panel frontal.

El módulo ha sido certificado por el organismo de inspección oficial TÜV como apto para aplicaciones relacionadas con la seguridad hasta el nivel SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 y IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) y PL e (EN ISO 13849-1). Más normas de seguridad y normas de aplicación, así como los fundamentos de inspección, pueden consultarse en el certificado expuesto en el sitio web de HIMA.

3.1 Función de seguridad

El módulo está equipado con entradas con función relacionada con la seguridad.

3.1.1 Entradas relacionadas con la seguridad

El módulo DI 24 01 tiene 24 canales de entrada digitales para 110 VCC o 127 VCA.

3.1.1.1 Reacción en caso de error

Si el dispositivo detecta un error en una entrada digital, el programa de usuario procesará un nivel "low" de acuerdo al principio de corriente de reposo ("de-energize to trip").

El dispositivo activará el LED FAULT.

El programa de usuario deberá tener en cuenta, además del valor de señal del canal, el correspondiente código de error.

La utilización del código de error ofrece posibilidades adicionales de configurar reacciones frente a fallos en el programa del usuario.

3.2 Equipamiento y volumen de suministro

Componentes disponibles y sus números de referencia:

Designación	Descripción	Nº de referencia
DI 24 01	Módulo instalable en slot con 24 salidas analógicas, SIL3/Cat.4, 110 VCC, 127 VCA	98 2200113

Tabla 4: Nº de referencia

página 10 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene los siguientes datos:

- Nombre del producto
- Código de barras (código de líneas o código 2D)
- Nº de referencia
- Año de fabricación
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del firmware (FW-Rev.)
- Tensión de trabajo
- Distintivo de homologación



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 11 de 34

3.4 Composición

El capítulo "Composición" describe el aspecto y la función del módulo que se instala en su slot.

3.4.1 Diagrama de bloques

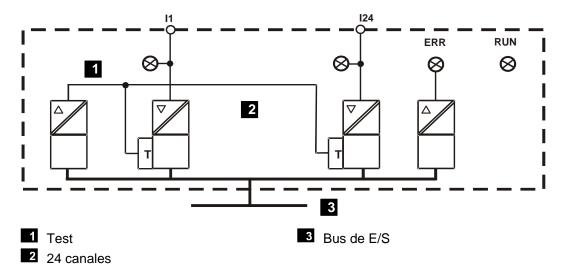


Fig. 2: Diagrama de bloques

página 12 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

3.4.2 Vista frontal

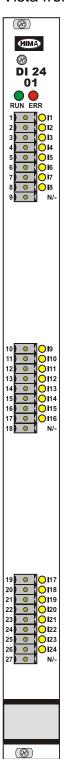


Fig. 3: Vista frontal

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 13 de 34

3.4.3 Indicadores de estado

LED	Color	Estado	Significado
RUN	Verde	Encendido	Hay tensión de trabajo
		Apagado	No hay tensión de trabajo
ERR	Rojo	Encendido	Módulo defectuoso o error externo, reacción conforme al diagnóstico
		Apagado	Sin errores de módulo y/o de canal

Tabla 5: Indicadores de estado

3.4.4 LEDs de E/S

LED	Color	Estado	Significado
I1I16	Amarillo	Encendido	Nivel High aplicado.
		Apagado	Nivel Low aplicado.

Tabla 6: LEDs de E/S

3.5 Datos del producto

Generalidades	
Tensión de trabajo	24 VCC, -15%+20%, $w_{ss} \le 15\%$, desde un adaptador de alimentación con separación segura, conforme a lo exigido por IEC 61131-2
Datos de funcionamiento	3,3 VCC / 0,05 A 24 VCC / 0,1 A (nivel High = 79V)
Temperatura ambiente	0 °C+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C
Espacio requerido	6 unidades de altura, 4 unidades de prof.
Masa	260 g

Tabla 7: Datos del producto

Entradas digitales	
Cantidad de entradas	24, separadas galvánicamente
Tensión de entrada Nivel High Nivel Low	nom. 110 VCC, 127 VCA (monofásico) ≥ 79 V ≤ 20 V
Intensidad de entrada Nivel High	≥ 2,2 mA a 79V

Tabla 8: Datos técnicos de las entradas digitales

página 14 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

4 Puesta en servicio

La puesta en servicio del sistema de control incluye tanto el montaje y la conexión como la configuración en la utilidad de programación.

4.1 Instalación y montaje

El módulo se monta en un rack del sistema modular HIMatrix F60.

4.1.1 Instalación y extracción de módulos

Los módulos se instalan y extraen sin tener conectados los bornes de los cables de conexión.

Para ello el personal deberá estar electrostáticamente asegurado (ver capítulo 2.1.2).

Instalación de módulos

Instalación de un módulo en el rack:

- 1. Deslice el módulo sin ladearlo hasta el tope en ambos carriles guía que se hallan en la parte superior e inferior del interior de la carcasa.
- 2. Oprímalo contra los extremos superior e inferior del panel frontal, hasta que el conector del módulo encastre en el conector hembra del panel posterior.
- Retenga el módulo con ambos tornillos en los extremos superior e inferior del panel frontal.

Instalación del módulo completada.

Extracción de módulos

Extracción de un módulo afuera del rack:

- 1. Retire todos los conectores del panel frontal del módulo.
- 2. Suelte ambos tornillos de retención en los extremos superior e inferior del panel frontal.
- 3. Afloje el módulo con el asidero que se halla abajo en el panel frontal y saque el módulo afuera del carril guía.

Extracción del módulo completada.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 15 de 34

4.1.2 Conexión de las entradas digitales

Si bien no se exige usar cables apantallados, ello puede mejorar notablemente las condiciones de CEM. El diámetro exterior del apantallado de cables no debería superar entonces los 12 mm, para permitir conectar la conexión de la rejilla de puesta a tierra del F60 a la abrazadera.

La conexión de las entradas se realizará mediante conectores de 9 polos que tendrán las conexiones numeradas. La misma numeración constará en los pins de conexión de la placa frontal del módulo, con lo que se evitarán confusiones de conexiones.

Las entradas se conectan a los siguientes bornes:

Borne	Designación	Función
01	I1	Entrada 1
02	I2	Entrada 2
03	13	Entrada 3
04	14	Entrada 4
05	15	Entrada 5
06	16	Entrada 6
07	17	Entrada 7
08	18	Entrada 8
09	N/-	Potencial de referencia común
Borne	Designación	Función
10	19	Entrada 9
11	I10	Entrada 10
12	I11	Entrada 11
13	l12	Entrada 12
14	I13	Entrada 13
15	l14	Entrada 14
16	I15	Entrada 15
17	I16	Entrada 16
18	N/-	Potencial de referencia común
Borne	Designación	Función
19	l17	Entrada 17
20	I18	Entrada 18
21	I19	Entrada 19
22	I20	Entrada 20
23	I21	Entrada 21
24	122	Entrada 22
25	123	Entrada 23
26	124	Entrada 24
27	N/-	Potencial de referencia común

Tabla 9: Asignación de bornes de las entradas

página 16 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

4.1.2.1 Picos en entradas digitales

Debido al corto tiempo de ciclo de los sistemas HIMatrix, las entradas digitales podrán leer un impulso pico según EN 61000-4-5 como breve nivel "high".

Con las siguientes medidas se evitan disfunciones en entornos donde pueden producirse picos:

- 1. Instalación de cables de entrada apantallados
- 2. Activación de la inhibición de fallos en el programa de usuario, debiendo una señal estar presente al menos durante dos ciclos antes de ser evaluada.
- $^{ullet}_{1}$ La inhibición de fallos activada alarga el tiempo de reacción del sistema HIMatrix!
- Se podrá renunciar a las medidas anteriormente descritas si el equipo se dimensiona de forma tal que puedan descartarse picos en el sistema.

En el dimensionamiento deberán incluirse medidas de protección de sobretensión, descarga de rayos, puesta a tierra y cableado del equipo con base a las especificaciones del manual del sistema (HI 800 495 S o HI 800 494 S) y las normas relevantes.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 17 de 34

4.1.3 Montaje de DI 24 01 en Zona 2

(Directiva 94/9/CE, ATEX)

El dispositivo es apto para montar en Zona 2. La correspondiente declaración de conformidad puede verse en el sitio web de HIMA.

Para el montaje deberán observarse las siguientes condiciones especiales.

Condiciones especiales X

 Monte el módulo HIMatrix F60 DI 24 01 en una carcasa que cumpla lo exigido por la norma EN 60079-15 con un grado de protección IP54 como mínimo según EN 60529. Pegue a esta carcasa la siguiente pegatina:

"Toda intervención permisible solamente en estado libre de tensión"

Excepción:

si está garantizado que no hay presente ninguna atmósfera explosiva, podrá intervenirse también bajo tensión.

- La carcasa empleada deberá poder evacuar con seguridad el calor de la potencia disipada. La máxima potencia disipada por módulo DI 24 01 es de 3,1 W, según la tensión de alimentación.
- La alimentación a 24 VCC del módulo DI 24 01 deberá tener lugar mediante un adaptador de alimentación con separación segura. Se permiten usar únicamente adaptadores de alimentación del tipo PELV o SELV.
- 4. Normas aplicables:

VDE 0170/0171 Parte 16, DIN EN 60079-15: 2004-5 VDE 0165 Parte 1, DIN EN 60079-14: 1998-08

Observe ahí particularmente los siguientes puntos:

DIN EN 60079-15:

Capítulo 5 Tipo

Capítulo 6 Elementos de conexión y cableado
Capítulo 7 Distancias y fugas por línea y por aire
Capítulo 14 Conectores y dispositivos de enchufe

DIN EN 60079-14:

Capítulo 5.2.3 Equipos de trabajo para Zona 2

Capítulo 9.3 Cables y conductores para Zonas 1 y 2

Capítulo 12.2 Instalaciones para Zonas 1 y 2

El sistema de control tiene además la placa mostrada:

HIMA

Paul Hildebrandt GmbH

A.-Bassermann-Straße 28, D-68782 Brühl

HIMatrix Ex II 3 G EEx nA II T4 X

DI 24 01 0°C ≤ Ta ≤ 60°C

Besondere Bedingungen X beachten!

Observe las condiciones especiales X.

Fig. 4: Placa con las condiciones ATEX

página 18 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

4.2 Configuración

El módulo DI 24 01 puede configurarse con las utilidades de programación SILworX o ELOP II Factory. La utilización de una u otra dependerá de la versión del sistema operativo (Firmware):

- Con un sistema operativo anterior a la versión 7 deberá usarse ELOP II Factory.
- Con un sistema operativo a partir de la versión 7 deberá usarse SILworX.

Para poder cargar un nuevo sistema operativo a partir de la versión 7 a un sistema de control que tenga un sistema operativo de CPU anterior a la versión 7 se necesitará ELOP II Factory. Tras cargar el sistema operativo de versión 7 o superior se necesitará SILworX.

4.2.1 Slots de los módulos

En el rack F60 se reservan los slots 1 y 2 para el módulo de fuente de alimentación PS 01 y el módulo de CPU. En los slots 3...8 podrá colocarse cualquier módulo de E/S.

En las utilidades de programación SILworX y ELOP II Factory se numeran los slots de los módulos del siguiente modo:

Módulo	Slot en el rack	Slot en SILworX	Slot en ELOP II Factory
PS 01	1	-	-
CPU/COM	2	0/1	-
E/S	3	2	1
E/S	4	3	2
E/S	5	4	3
E/S	6	5	4
E/S	7	6	5
E/S	8	7	6

Tabla 10: Slots de los módulos

- El módulo de fuente de alimentación PS 01 no se parametriza.
 - CPU y COM se hallan juntos en el módulo F 60 CPU 01. En las utilidades de programación se representan como unidades separadas.

4.3 Configuración con SILworX

1

En el editor de hardware, el sistema de control se mostrará con los siguientes módulos:

- Un módulo procesador (CPU)
- Un módulo de comunicación (COM)
- 6 slots libres para módulos de E/S

Los módulos de E/S se arrastran con el ratón desde la lista de módulos hasta un slot libre.

Haciendo doble clic sobre los módulos se abrirá su vista en detalle con sus fichas. En las fichas pueden asignarse a los parámetros de sistema del módulo dado las variables globales configuradas en el programa del usuario.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 19 de 34

4.3.1 Parámetros y códigos de error de las entradas

En las siguientes tablas se relacionan los parámetros de sistema leíbles y ajustables de las entradas, incluidos sus códigos de error.

Dentro del programa del usuario, los códigos de error podrán leerse mediante las correspondientes variables asignadas en la lógica.

Los códigos de error pueden visualizarse también en SILworX.

4.3.2 Entradas digitales

Las tablas subsiguientes contienen los estados y los parámetros del módulo de entrada en el mismo orden en que se muestran en el editor de hardware.

4.3.2.1 Ficha "Module"

La ficha "Module" contiene los siguientes parámetros de sistema:

Parámetros de sistema	Tipo de datos	R/W	Descripción	
DI.Error Code	WORD	R	Códigos de error de todas las entradas digitales	
			Codificación	Descripción
			0x0001	Error del módulo
			0x0002	Prueba FTT errónea del patrón de prueba
			0x0004	Prueba de FTT: umbral de temperatura 1 excedido
			0x0008	Prueba de FTT: umbral de temperatura 2 excedido
Module Error Code	WORD	R	Códigos de error del módulo	
			Codificación	Descripción
			0x0000	Procesado de E/S, de ser el caso con errores,
				véanse otros códigos de error
			0x0001	Sin procesado de E/S (CPU no en estado RUN)
			0x0002	Sin procesado de E/S durante pruebas de arranque
			0x0004	Interfaz del fabricante en funcionamiento
			0x0010	Sin procesado de E/S: parametrización errónea
			0x0020	Sin procesado de E/S: límite de errores sobrepasado
			0x0040/ 0x0080	Sin procesado de E/S: módulo configurado no introducido en slot
Module SRS	UDINT	R	Número de slot (Sistema-Rack-Slot)	
Module Type	UINT	R	Tipo de módulo, valor de consigna: 0xFD02 [64770 _{dec}]	

Tabla 11: SILworX – Parámetros de sistema de las entradas digitales, ficha "Module"

página 20 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

4.3.2.2 Ficha "DI 24 01: Channels"

Parámetros de sistema	Tipo de datos	R/W	Descripción	
-> Error Code	BYTE	R	Códigos de error de todos los canales de entrada digital	
[BYTE]			Codificación	Descripción
			0x01	Errores en el módulo de entrada digital
-> Value [BOOL]	BOOL	R	Valor de entrada de los canales de entrada digitales 0: entrada no excitada 1: entrada excitada	

Tabla 12: SILworX – Parámetros de sistema de las entradas digitales, ficha "DI 24 01: Channels"

4.4 Configuración con ELOP II Factory

4.4.1 Configuración de las entradas

Con ELOP II Factory se asignarán las señales previamente definidas en el editor de señales (administrador de hardware) a los distintos canales (entradas). Véase al respecto el manual de sistema para los sistemas compactos o la ayuda directa en pantalla.

En el siguiente capítulo se relacionan las señales de sistema de que se dispone en el sistema de control para la asignación.

4.4.2 Señales y códigos de error de las entradas

En las siguientes tablas se relacionan las señales de sistema leíbles y ajustables de las entradas, incluidos sus códigos de error.

Dentro del programa del usuario, los códigos de error podrán leerse mediante las correspondientes señales asignadas en la lógica.

Los códigos de error pueden visualizarse también en ELOP II Factory.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 21 de 34

4.4.2.1 Entradas digitales

Señal de sistema	R/W	Descripción			
Mod.SRS [UDINT]	R	Número de slot	Número de slot (Sistema-Rack-Slot)		
Mod. Type [UINT]	R	Tipo de módulo, valor de consigna: 0xFA05 [64005 _{dec}]			
Mod. Error Code	R	Códigos de error del módulo			
[WORD]		Codificación	Descripción		
		0x0000	Procesado de E/S, de ser el caso con errores,		
			véanse otros códigos de error		
		0x0001	Sin procesado de E/S (CPU no en estado RUN)		
		0x0002	Sin procesado de E/S durante pruebas de arranque		
		0x0004	Interfaz del fabricante en funcionamiento		
		0x0010	Sin procesado de E/S: parametrización errónea		
		0x0020	Sin procesado de E/S: límite de errores sobrepasado		
		0x0040/	Sin procesado de E/S: módulo configurado no		
		0x0080	introducido en slot		
DI.Error Code	R	Códigos de error de todas las entradas digitales			
[WORD]		Codificación	Descripción		
		0x0001	Error del módulo		
		0x0002	Prueba FTT errónea del patrón de prueba		
		0x0004	Prueba de FTT: umbral de temperatura 1 excedido		
		0x0008	Prueba de FTT: umbral de temperatura 2 excedido		
DI[xx].Error Code	R	Códigos de error de todos los canales de entrada digital			
[BYTE]		Codificación	Descripción		
		0x01	Errores en el módulo de entrada digital		
DI[xx].Value [BOOL]	R	Valor de entrada de los canales de entrada digitales			
		0: entrada no excitada			
		1: entrada excitada			

Tabla 13: ELOP II Factory – Señales de sistema de las entradas digitales

página 22 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMatrix y no necesita de monitorización especial.

5.1 Manejo

Durante el funcionamiento no es necesario intervenir en el sistema de control.

5.2 Diagnóstico

El primer diagnóstico se realiza observando los LEDS. Véase el capítulo 3.4.3.

Además, con la utilidad de programación puede leerse el historial de diagnóstico del dispositivo.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 23 de 34

6 Mantenimiento

En el funcionamiento normal no será necesario realizar trabajos de mantenimiento.

Si se producen averías, sustituya el dispositivo o el módulo por uno de idéntico tipo o por un tipo alternativo aprobado por HIMA.

La reparación del dispositivo o módulo está reservada al fabricante.

6.1 Errores

Consulte la reacción a errores de las entradas en el capítulo 3.1.1.1.

NOTA



En caso de fallar deberá sustituirse el módulo, para no poner en peligro la seguridad de la planta.

Para sustituir un módulo deberá desconectarse obligatoriamente la tensión.

 ${\stackrel{\centerdot}{1}}$ No es admisible montar ni retirar módulos durante el funcionamiento!

La sustitución de un módulo existente o la instalación de un nuevo módulo se realizarán tal y como se describe en el capítulo 4.1.1.

página 24 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

6.2 Tareas de mantenimiento

Rara vez deberán tomarse las siguientes medidas para el módulo procesador:

- Carga del sistema operativo, en caso de necesitarse una nueva versión
- Realización del ensayo de prueba

6.2.1 Cargar sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del sistema de control. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la planta para cargar la versión actual del sistema operativo al sistema de control.

¡Previamente deberá consultarse en la lista de versiones cuáles serán las repercusiones del sistema operativo sobre el sistema!

El sistema operativo se cargará mediante la utilidad de programación.

Antes de la carga, el sistema de control deberá hallarse en el estado STOP (indicado en la utilidad de programación). De no ser así, detenga el sistema de control.

Más información en la documentación de la utilidad de programación.

6.2.2 Ensayo de prueba

Compruebe cada 10 años los módulos y dispositivos HIMatrix. Hallará más información en el manual de seguridad HI 800 427 S.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 25 de 34

7 Puesta fuera de servicio

Ponga el dispositivo fuera de servicio desconectando la alimentación eléctrica. A continuación podrán retirarse los bornes insertables de las entradas y salidas y el cable Ethernet.

página 26 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMatrix empaquetados.

Guarde los componentes HIMatrix siempre empaquetados en su embalaje original. Este sirve además como protección contra descargas electrostáticas. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 27 de 34

9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMatrix tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

página 28 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

Anexo

Glosario

Término	Descripción
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones de red a direcciones de hardware
Al	Analog input: entrada analógica
COM	Módulo de comunicación
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación
DI	Digital input: entrada digital
DO	Digital output: salida digital
CEM	Compatibilidad electromagnética
EN	Normas europeas
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática
FB	Bus de campo
FBS	Lenguaje de bloques funcionales
FTA	Field Termination Assembly
FTT	Tiempo de tolerancia de errores
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado y error
IEC	International Electrotechnical Commission: normas internacionales de electrotecnia
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3), PC con SILworX
PE	Protective Earth: tierra de protección
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura
PES	Programmable Electronic System
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al requerir una función de seguridad
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora
R	Read: valor comunicado por señal o variable de sistema, p.ej. al programa de usuario
ID de Rack	Identificación (número) de un rack
Non-reactive: sin repercusiones	Suponiendo que hay dos circuitos de entrada conectados a la misma fuente (p.ej. transmisor). Entonces un circuito de entrada se denominará "non-reactive", cuando no falsee las señales del otro circuito de entrada.
R/W	Read/Write (epígrafe de columna de tipo de señal/variable de sistema)
SB	Bus de sistema (módulo de bus)
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)
SILworX	Utilidad de programación para sistemas HIMatrix
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
S.R.S	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo
SW	Software
TMO	TimeOut
W	Write: valor ordenado a una señal o variable de sistema, p.ej. desde el programa de usuario
WatchDog (WD)	Control de tiempo para módulos o programas. En caso de excederse el tiempo de WatchDog, el módulo pasará al estado de parada con fallo.
WDT	WatchDog Time

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 29 de 34

Anexo	DI 24 01
Índice de ilustraciones	
maice de nustraciones	

Índice de	e ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	12
Fig. 3:	Vista frontal	13
Fig. 4:	Placa con las condiciones ATEX	18

página 30 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

Índice de	e tablas	
Tabla 1:	Variantes del sistema HIMatrix	5
Tabla 2:	Documentos vigentes adicionales	6
Tabla 3:	Condiciones ambientales	8
Tabla 4:	Nº de referencia	10
Tabla 5:	Indicadores de estado	14
Tabla 6:	LEDs de E/S	14
Tabla 7:	Datos del producto	14
Tabla 8:	Datos técnicos de las entradas digitales	14
Tabla 9:	Asignación de bornes de las entradas	16
Tabla 10:	Slots de los módulos	19
Tabla 11:	SILworX – Parámetros de sistema de las entradas digitales, ficha "Module"	20
Tabla 12:	SILworX – Parámetros de sistema de las entradas digitales, ficha "DI 24 01: Channels"	21
Tabla 13:	ELOP II Factory – Señales de sistema de las entradas digitales	22

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 31 de 34

Índice alfabético

Datos técnicos14	Picos17
Diagnóstico23	Reacciones a errores
Nº de referencia10	Entradas digitales10

página 32 de 34 HI 800 519 S Rev. 1.00

HI 800 519 S Rev. 1.00 página 33 de 34



HIMA Paul Hildebrandt GmbH Apdo. Postal / Postfach 1261 D-68777 Brühl Tel: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107